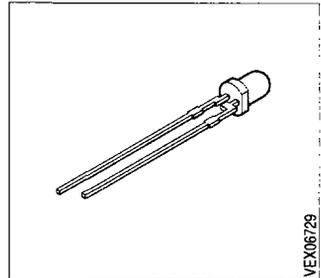


### Besondere Merkmale

- nicht eingefärbtes, klares Gehäuse
- antiparallel geschaltete Leuchtdiodenchips
- hohe Signalwirkung durch Farbwechsel der LED möglich
- bei geeigneter Ansteuerung mit IC (z.B. SDA 2231), Farbwechsel von grün über gelb und orange bis super-rot möglich
- beide Farben getrennt ansteuerbar
- gegurtet lieferbar
- Störimpulsfest nach DIN 40839



### Features

- colorless clear plastic package
- antiparallel chips
- high signal efficiency possible by color change of the LED
- with appropriate controlling by IC (e.g. SDA2231) it is possible to change color from green to yellow, orange and super-red
- both colors can be controlled separately
- available taped on reel
- load dump resistant acc. to DIN 40839

Typ Type	Emissionsfarbe Color of Emission	Gehäusefarbe Color of Package	Lichtstärke Luminous Intensity $I_F = 10 \text{ mA}$ $I_V$ (mcd)	Bestellnummer Ordering Code
LSG 3331-JO <sup>1)</sup>	super-red / green	colorless clear	$\geq 4$ (18 typ.)	Q62703-Q2296

Streuung der Lichtstärke in einer Verpackungseinheit  $I_{V \max} / I_{V \min} \leq 2.0^{1)}$ .

Streuung der Lichtstärke in einer LED  $I_{V \max} / I_{V \min} \leq 3.0$ .

<sup>1)</sup> Bei MULTILED® bestimmt die Helligkeit des jeweils dunkleren Chip in einem Gehäuse die Helligkeitsgruppe der LED.

Luminous intensity ratio in one packaging unit  $I_{V \max} / I_{V \min} \leq 2.0^{1)}$ .

Luminous intensity ratio in one LED  $I_{V \max} / I_{V \min} \leq 3.0$ .

<sup>1)</sup> In case of MULTILED®, the brightness of the darker chip in one package determines the brightness group of the LED.

Grenzwerte<sup>1)</sup>Maximum Ratings<sup>1)</sup>

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values	Einheit Unit
Betriebstemperatur Operating temperature range	$T_{op}$	- 55 ... + 100	°C
Lagertemperatur Storage temperature range	$T_{stg}$	- 55 ... + 100	°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	$T_j$	+ 100	°C
Durchlaßstrom Forward current	$I_F$	40	mA
Stoßstrom Surge current $t \leq 10 \mu s, D = 0.005$	$I_{FM}$	0.5	A
Verlustleistung Power dissipation $T_A \leq 25 \text{ °C}$	$P_{tot}$	140	mW
Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht / Luft Junction / air	$R_{thJA}$	400	K/W

<sup>1)</sup> Die angegebenen Grenzdaten gelten für den Chip, für den sie angegeben sind, unabhängig vom Betriebszustand des anderen.

<sup>1)</sup> The standard maximum ratings refer to the specified chip regardless of the other one's operating status.

**Kennwerte** ( $T_A = 25\text{ °C}$ )  
**Characteristics**

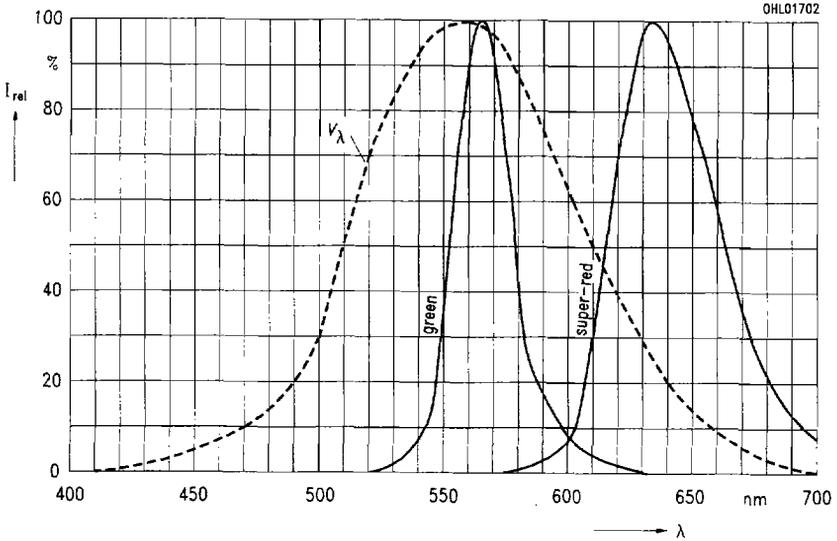
Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values		Einheit Unit
		LS	LG	
Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) $\lambda_{\text{peak}}$ (typ.)	635	565	nm
Dominantwellenlänge Dominant wavelength $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) $\lambda_{\text{dom}}$ (typ.)	628	570	nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % $I_{\text{rel max}}$ Spectral bandwidth at 50 % $I_{\text{rel max}}$ $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) $\Delta\lambda$ (typ.)	45	25	nm
Abstrahlwinkel bei 50 % $I_V$ (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % $I_V$	$2\varphi$	40	40	Grad deg.
Durchlaßspannung Forward voltage $I_F = 10\text{ mA}$	(typ.) $V_F$ (max.) $V_F$	2.0 2.6	2.0 2.6	V V
Kapazität Capacitance $V_R = 0\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	(typ.) $C_0$	27		pF
Schaltzeiten: Switching times:				
$I_V$ from 10 % to 90 % $I_V$ from 90 % to 10 % $I_F = 100\text{ mA}, t_p = 10\text{ }\mu\text{s}, R_L = 50\text{ }\Omega$	(typ.) $t_r$ (typ.) $t_f$	300 150	450 200	ns ns

Relative spektrale Emission  $I_{rel} = f(\lambda)$ ,  $T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$ ,  $I_F = 20\text{ mA}$

Relative spectral emission

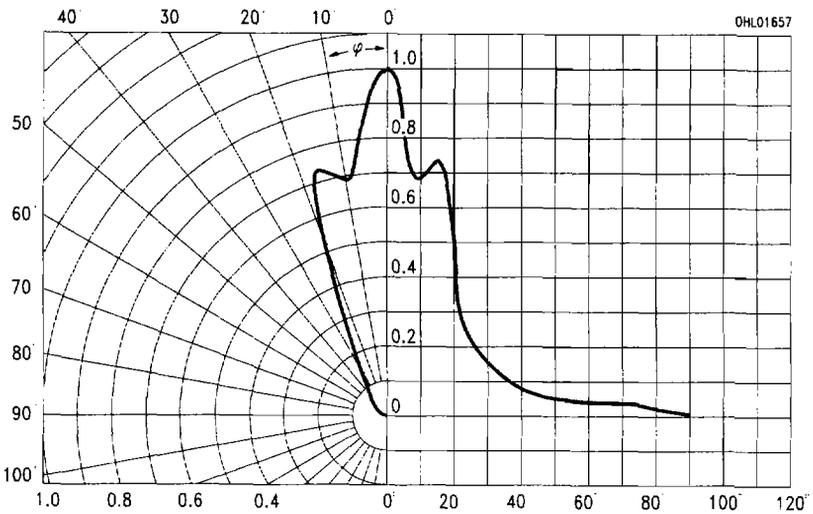
$V(\lambda)$  = spektrale Augenempfindlichkeit

Standard eye response curve



Abstrahlcharakteristik  $I_{rel} = f(\varphi)$

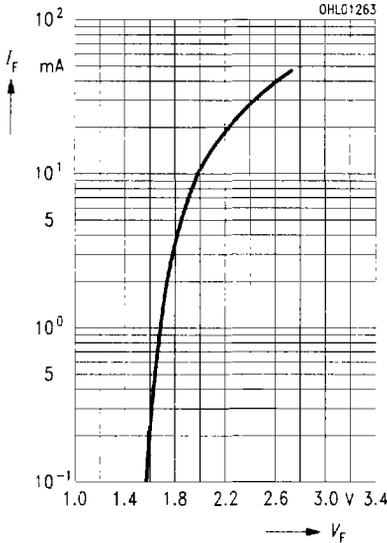
Radiation characteristic



**Durchlaßstrom  $I_F = f(V_F)$**

**Forward current**

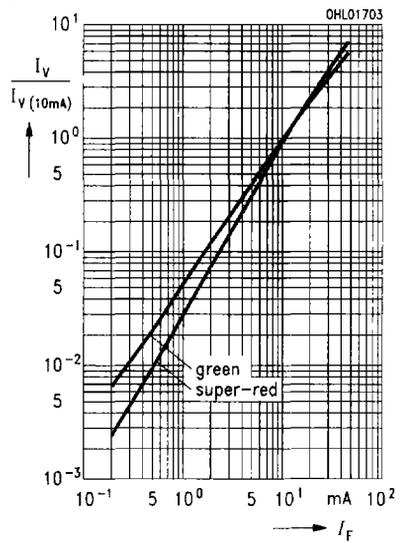
$T_A = 25^\circ\text{C}$



**Relative Lichtstärke  $I_V/I_{V(10\text{mA})} = f(I_F)$**

**Relative luminous intensity**

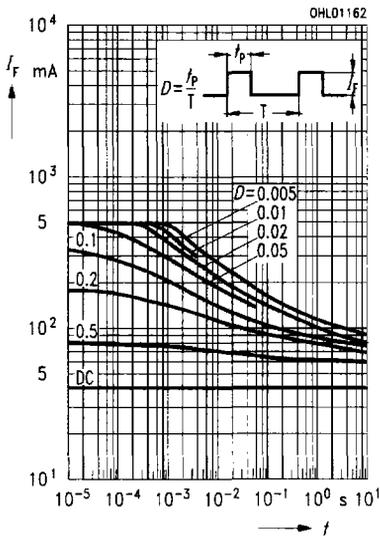
$T_A = 25^\circ\text{C}$



**Zulässige Impulsbelastbarkeit  $I_F = f(t_p)$**

**Permissible pulse handling capability**

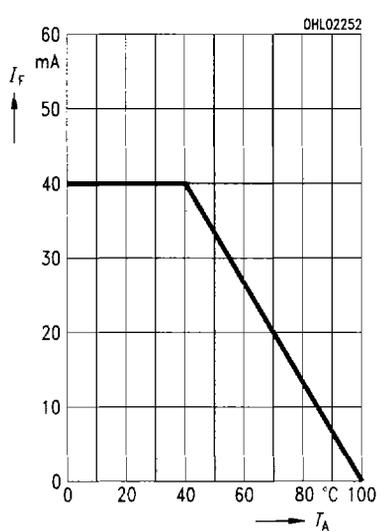
Duty cycle  $D =$  parameter,  $T_A = 25^\circ\text{C}$



**Maximal zulässiger Durchlaßstrom**

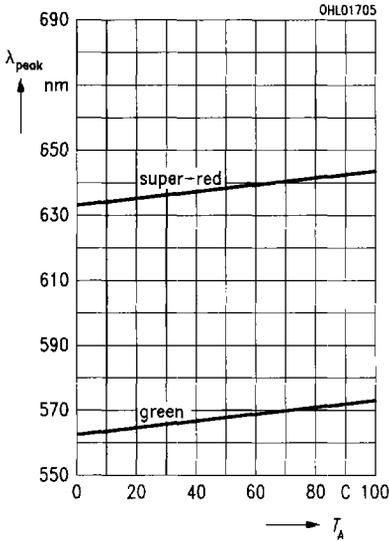
**Max. permissible forward current**

$I_F = f(T_A)$



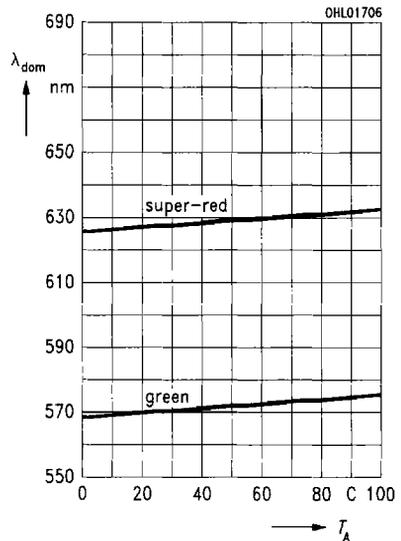
**Wellenlänge der Strahlung  $\lambda_{\text{peak}} = f(T_A)$**   
**Wavelength at peak emission**

$I_F = 20 \text{ mA}$



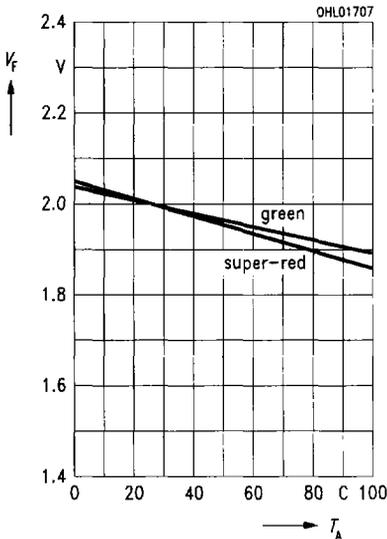
**Dominantwellenlänge  $\lambda_{\text{dom}} = f(T_A)$**   
**Dominant wavelength**

$I_F = 20 \text{ mA}$



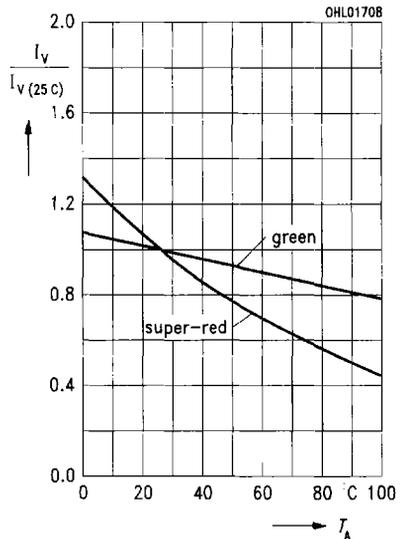
**Durchlaßspannung  $V_F = f(T_A)$**   
**Forward voltage**

$I_F = 10 \text{ mA}$



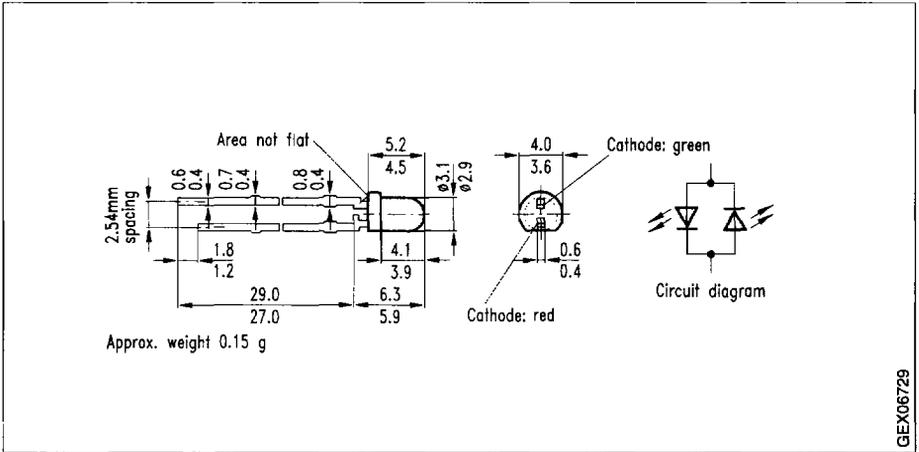
**Relative Lichtstärke  $I_V/I_{V(25^\circ\text{C})} = f(T_A)$**   
**Relative luminous intensity**

$I_F = 10 \text{ mA}$



**Maßzeichnung**  
**Package Outlines**

(Maße in mm, wenn nicht anders angegeben)  
(Dimensions in mm, unless otherwise specified)



GEX06729

**Kathodenkennzeichnung:**

- grün: längerer Lötspieß
- rot: kürzerer Lötspieß

**Cathode mark:**

- green: long solder lead
- red: short solder lead